

2012年12月 5日

関係各位

車載組込みシステムフォーラム（ASIF）事務局

2012年度第3回ASIFスキルアップセミナー開催案内

拝啓

深冷の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記要領にて車載組込みシステムフォーラム（ASIF）2012年度第3回スキルアップセミナーを開催します。皆様のご参加をお待ち申し上げます。参加希望の方は、本案内の末尾にある参加申込欄に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵便にて、または、同内容を記載してe-mailにて、12月17日までに、事務局までお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

敬具

【テーマ】

「半導体メーカーが語る車載半導体の技術動向」

【開催日】2012年12月20日（木）

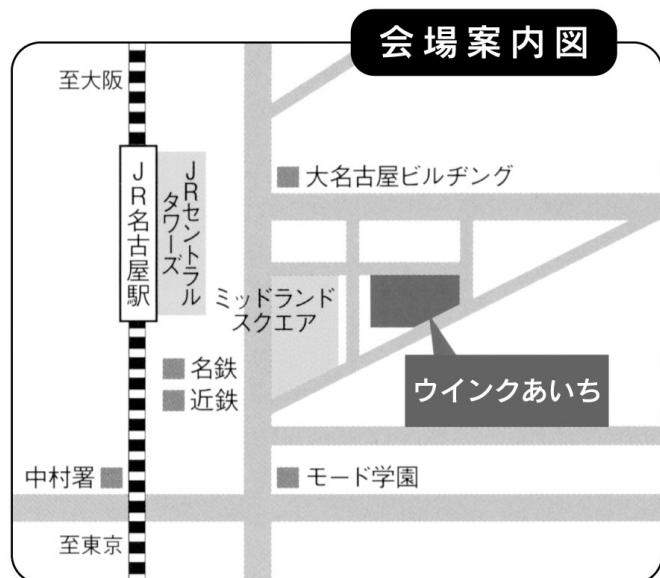
13:25～16:40（開場受付13:00～）

【会場】愛知県産業労働センター

10階 大会議室 1002号室

【セミナー概要】

車載半導体の今後の技術動向について、国内半導体メーカーより、様々なテクノロジーをご紹介します。



【講演内容】

13:25～13:30（5分） 開催ご挨拶

13:30～14:15（45分）

「東芝の車載向け画像認識用 LSI」

概要：東芝の車載向け画像認識用 LSI を紹介する。

講師：株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
車載 LSI 技術部 車載応用技術担当
佐々木 久幸 様

14:15～15:00（45分）

「自動車に求められる情報セキュリティとその技術動向」

概要：自動車の内部外部のインタフェースの多様化が進み、情報セキュリティが求められている。その技術動向と富士通グループの取組みを紹介する。

講師：富士通セミコンダクター株式会社
アドバンストプロダクト事業本部 映像ソリューション事業部長
協本 康裕 様

15:00～15:10（10分）休憩

15:10～15:55（45分）

「車載マイコンにおける機能安全対応」

概要：安全な車、ぶつからない車、と市場のニーズが進むなか、システム構築上必要とされる機能安全（ISO26262）対応について、具体的な対応例を使って説明します。

講師：フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社
Japan Automotive MCU Marketing Operation Manager
武藤 功二 様

15:55～16:40（45分）

「スマート社会を支える最新車載マイコン開発動向」

概要：スマート社会の実現に向けた当社の半導体事業展望を説明します。特にスマート社会に必要なマイコンの開発状況および最新の車載向けフラッシュマイコンを紹介します。

講師：ルネサスエレクトロニクス株式会社
マーケティング本部 自動車システム統括部 ACE制御システム技術第二部 部長
栗山 敬三 様

【受講料】 ASIF会員 : 無料

ASIF非会員 : 3,000円 当日現金でお支払ください。領収書をお渡しします。

【申込】 参加申込フォームにご記入の上、事務局までFAXしてください。

メールの場合は、申込フォームにある内容全てを明記の上、送信してください。

申込期限 : 2012年12月17日(月)

先着順で受け付けます。期限前でも定員(150名)になり次第締め切ります。

定員超過等でお断りする場合は連絡します。

【申込先】 車載組込みシステムフォーラム(ASIF)事務局

公益財団法人中部科学技術センター イノベーション創出支援室 山本、松岡

TEL : 052-231-6723 FAX : 052-204-1469 e-mail : monodukuri@cstc.or.jp

2012年度第3回ASIFスキルアップセミナー(2012年12月20日)参加申込フォーム

申込日	2012年 月 日
会社名	
ASIF会員状況	会員 / 非会員 (どちらかに○をつけてください)
氏名	
所属/役職	
連絡先	住所 : 〒 TEL : FAX : e-mail (必須) :